

SP4021 Series 2.5pF, 25A Discrete TVS Diode



Description

The SP4021 devices integrate low capacitance steering diodes with one or two zener diodes for unidirectional or bidirectional protection, respectively, to protect against ESD and lightning induced surge events. These devices can safely absorb up to 25A per IEC61000-4-5 ($t_p=8/20\mu s$) without performance degradation and a minimum $\pm 30kV$ ESD per IEC61000-4-2 International Standard. The low loading capacitance and high surge capability make it ideal for protecting telecommunication ports such as Ethernet and other high speed data interfaces.

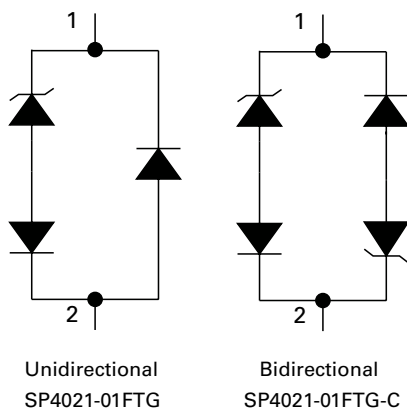
Pinout



Features

- ESD, IEC61000-4-2, $\pm 30kV$ contact, $\pm 30kV$ air
- EFT, IEC61000-4-4, 40A (5/50ns)
- Lightning, IEC61000-4-5, 25A ($t_p=8/20\mu s$)
- Low capacitance of 2.5pF (@ $V_R=0V$)
- Low leakage current
- Unidirectional and Bidirectional configuration
- Small SOD323 package fits 0805 footprints

Functional Block Diagram



Applications

- 10/100/1000 Ethernet
- T1/E1/T3/E3
- USB 1.1/2.0
- Power Ports
- Computers and Peripherals
- Instrumentation
- Medical Equipment

Life Support Note:

Not Intended for Use in Life Support or Life Saving Applications

The products shown herein are not designed for use in life sustaining or life saving applications unless otherwise expressly indicated.

Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Value	Units
I_{PP}	Peak Current ($t_p=8/20\mu s$)	25	A
P_{PK}	Peak Pulse Power ($t_p=8/20\mu s$)	600	W
T_{OP}	Operating Temperature	-40 to 125	°C
T_{STOR}	Storage Temperature	-55 to 150	°C

Notes:

CAUTION: Stresses above those listed in "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.

Thermal Information

Parameter	Rating	Units
Storage Temperature Range	-55 to 150	°C
Maximum Junction Temperature	150	°C
Maximum Lead Temperature (Soldering 20-40s)	260	°C

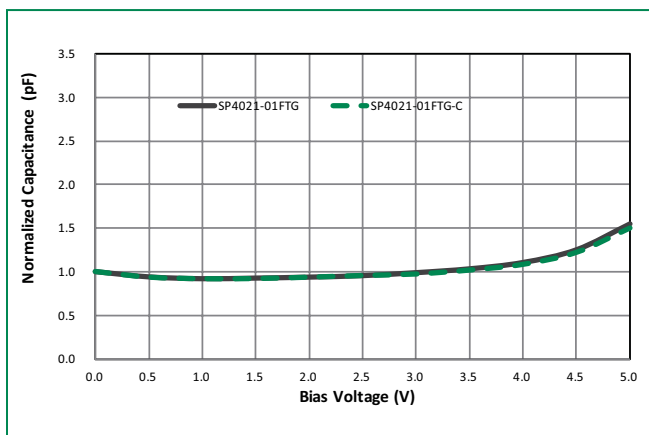
Electrical Characteristics ($T_{OP}=25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Breakdown Voltage	V_{BD}	$I_R=2\mu A$	6.3			V
Reverse Standoff Voltage	V_{RWM}	$I_R \leq 1\mu A$			5.0	V
Leakage Current	I_{LEAK}	$V_R=5.0V$			0.5	μA
Clamp Voltage ¹	V_C	$I_{PP}=1A, t_p=8/20\mu s, Fwd$		9.3		V
		$I_{PP}=10A, t_p=8/20\mu s, Fwd$		14.0		V
		$I_{PP}=24A, t_p=8/20\mu s, Fwd$		19.6		V
Dynamic Resistance	R_{DYN}	$(V_{C2} - V_{C1}) / (I_{PP2} - I_{PP1})$		0.52		Ω
ESD Withstand Voltage ¹	V_{ESD}	IEC61000-4-2 (Contact Discharge)	± 30			kV
		IEC61000-4-2 (Air Discharge)	± 30			kV
Diode Capacitance ¹	C_D	Reverse Bias=0V, f=1MHz		2.5		pF

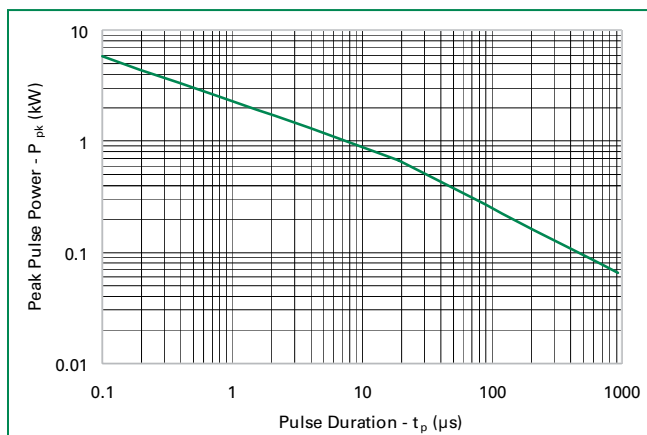
Note:

¹Parameter is guaranteed by design and/or device characterization.

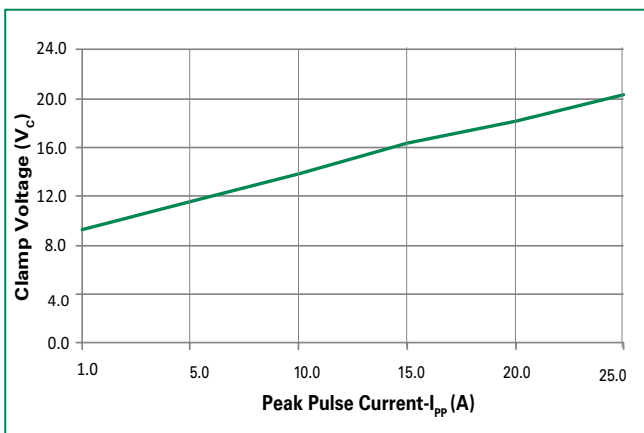
Normalized Capacitance vs. Bias Voltage



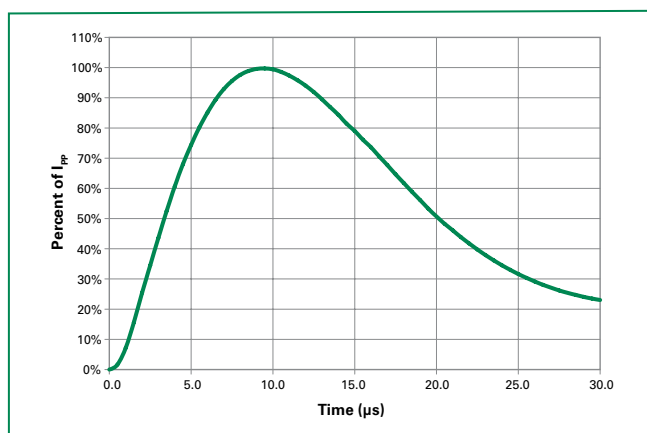
Non-Repetitive Peak Pulse Power vs. Pulse Time



Clamping Voltage vs. I_{PP}

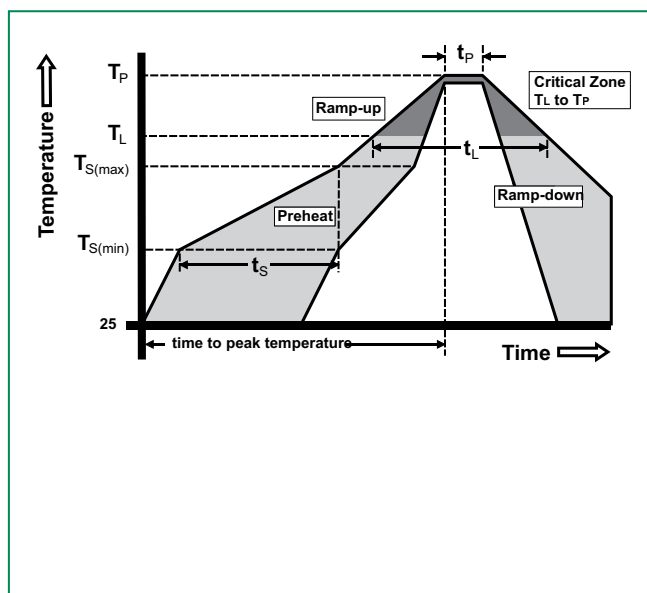


Pulse Waveform



Soldering Parameters

Reflow Condition		Pb – Free assembly
Pre Heat	- Temperature Min ($T_{s(min)}$)	150°C
	- Temperature Max ($T_{s(max)}$)	200°C
	- Time (min to max) (t_s)	60 – 180 secs
Average ramp up rate (Liquidus) Temp (T_L) to peak		3°C/second max
$T_{s(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		3°C/second max
Reflow	- Temperature (T_L) (Liquidus)	217°C
	- Temperature (t_L)	60 – 150 seconds
Peak Temperature (T_p)		260 ^{+0/-5} °C
Time within 5°C of actual peak Temperature (t_p)		20 – 40 seconds
Ramp-down Rate		6°C/second max
Time 25°C to peak Temperature (T_p)		8 minutes Max.
Do not exceed		260°C



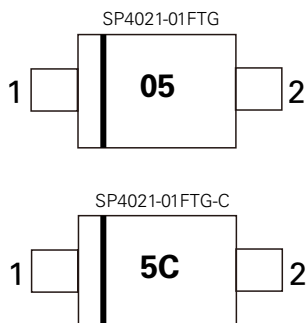
Product Characteristics

Lead Plating	Matte Tin
Lead Material	Iron Alloy
Lead Coplanarity	0.0004 inches (0.102mm)
Substitute Material	Silicon
Body Material	Molded Epoxy
Flammability	UL 94 V-0

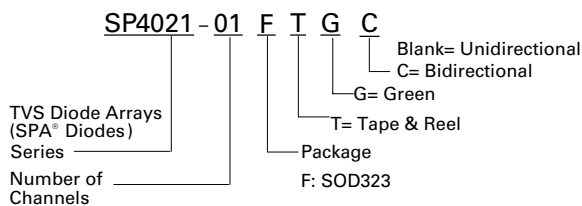
Notes :

1. All dimensions are in millimeters
2. Dimensions include solder plating.
3. Dimensions are exclusive of mold flash & metal burr.
4. Blo is facing up for mold and facing down for trim/form, i.e. reverse trim/form.
5. Package surface matte finish VDI 11-13.

Part Marking System



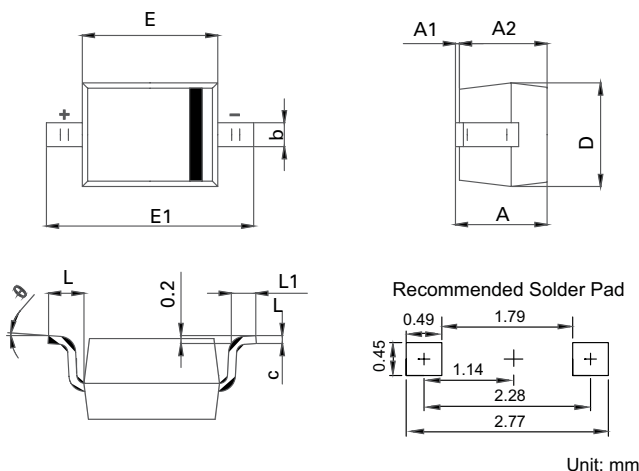
Part Numbering System



Ordering Information

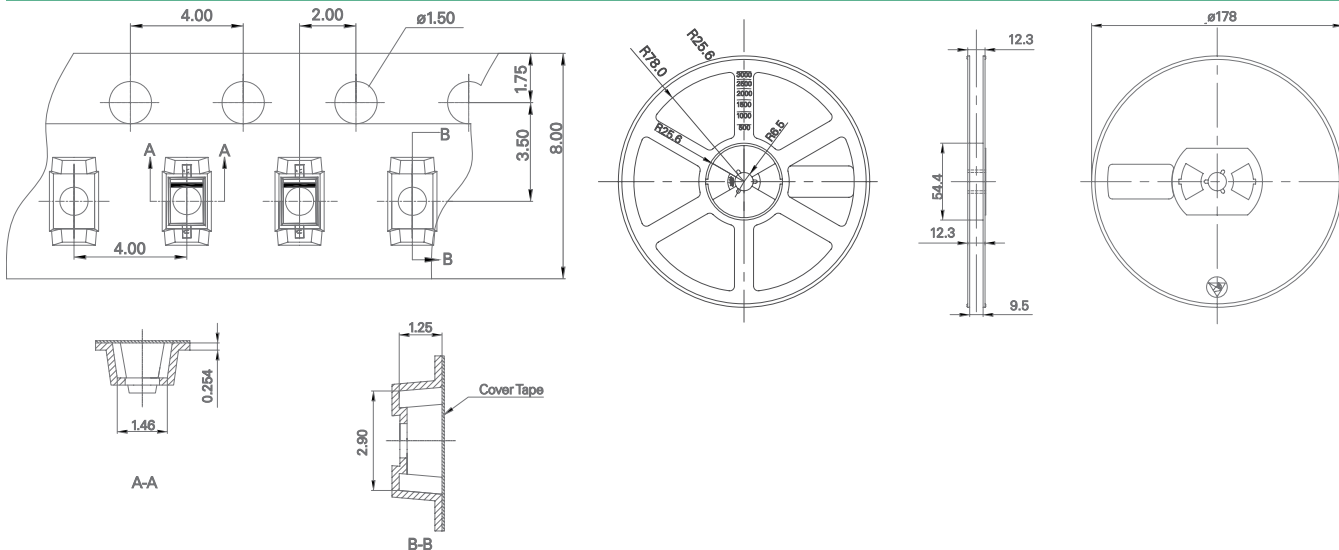
Part Number	Package	Marking	Min. Order Qty.
SP4021-01FTG	SOD323	05	3000
SP4021-01FTG-C	SOD323	5C	3000

Package Dimensions -SOD323



Symbol	SOD323			
	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.8	1.14	0.031	0.045
A1	0.00	0.10	0.000	0.004
A2	0.80	1.04	0.031	0.014
b	0.25	0.35	0.010	0.014
c	0.08	0.15	0.003	0.006
D	1.15	1.45	0.045	0.057
E	1.60	1.90	0.063	0.075
E1	2.44	2.70	0.096	0.106
L1	0.25	0.45	0.010	0.018

Embossed Carrier Tape & Reel Specification — SOD323





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.